

加利福尼亞微電子將與 SPEL 半導體公司合作，增加兩條無鉛塑造包裝線，合資金額將達 775 萬美元。新生產線在 6 個月內驗收成功並投入使用。

亞洲網加利福尼亞州米爾皮塔斯 11 月 24 日電 加利福尼亞微設備（納斯達克交易代碼：CAMD）今天宣佈已經與 SPEL 半導體公司達成了合作協議，將擴大 SPEL 的無引線封裝生產線並加大對兩種新附加小型側面封裝的支援力度。加利福尼亞微設備將從用來擴大生產能力的預計 775 萬美元投資額中撥出約 220 萬美元來支持新增生產線。

隨著超薄型移動手持設備和其他小型便攜設備如可攜式媒體播放器、MP3 播放器及數碼相機和攝像機的流行，對於小型無引線封裝的移動保護產品的需求激增。與 SPEL 的合作協定為加利福尼亞微設備擴大裝配能力提供了一個重要且高性價比的機會，因為加利福尼亞微電子正在加緊進入這不斷增長的移動保護產品市場。兩條新生產線將擴大使用 TLMP 和 uTLMP 封裝的公司產品的裝配能力。

加利福尼亞微設備總裁兼首席執行官羅伯特·V·迪克尼森說：“我們公司的策略是用最小的體積和最低的側面封裝來封裝移動手持設備保護產品，這與 SPE 的技術和製造能力形成互補。我們期望通過今年合作建設新無引線封裝生產線來增加與 SPEL 的聯繫。”

SPEL 半導體有限公司簡介

SPEL 半導體有限公司是印度一家領先的一站式已投產的晶片類積體電路裝配與測試分包公司。公司成立於 1998 年，總部位於切納尼。在 1988 年至 1994 年，SPEL 一直為本地市場服務。在本地市場創下業績後，1995 年，公司把目光轉移到了要求更高的國際市場。自此開始為矽谷和世界其他地方服務了十餘年。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.spel.com。

加利福尼亞微設備簡介

加利福尼亞微設備公司是一家為移動手持設備、個人電腦和數位消費電子產品市場提供專用類比和混合信號半導體產品的領先供應商，主要產品包括手機保護設備和數位消費電子產品，如數位電視、個人電腦及移動手持設備顯示器的類比及混合信號積體電路。如需公司和產品的詳細資訊，可以訪問網站：www.cmd.com。

除所包含的歷史資訊以外，本新聞稿包含一些符合 1995 年《私人證券訴訟改革法》的預計和其他前瞻性陳述。這些預計和前瞻性陳述不一定符合今後的表現或事件，這些陳述是基於目前的預期、估計、信心、假設和目標之上的。因為存在難以預測的不確定性因素，所以實際結果可能與陳述存在重大出入。

這些陳述通常可通過如“將會”、“打算”、“期望”、“計畫”、“相信”、“預計”或類似表達來識別。本新聞稿中的前瞻性陳述包括：擴大 SPEL 裝配能力的成本約為 775 萬美元；公司將會把移動保護設備打入超薄型移動手持設備和其他小型便攜設備市場；SPEL 將會成功完成兩條裝配線，並且會在今後的 6 個月內驗收成功投入使用；SPEL 將會是一家具有成本優勢的 TLMP 和 uTLMP 封裝生產商；公司的策略是用最小的體積和最低的側面封裝移動手持設備保護產品。這些前瞻性陳

述是建立在我們對未來的預期和估計基礎之上的，可能也可能不會發生，其中涉及到很多風險和不確定性因素。這些風險和不確定性因素包括（但不僅限於）：SPEL 的無引線封裝裝配線是否會涉及比預期更昂貴的設備或導致其他超支建設成本；我們的移動保護設備的設計是否滿足用戶的要求，從而使他們繼續把我們的設備應用到他們的產品中；我們的設備是否符合他們的設計規格；競爭對手是否會推出更低價格的設備從而降低我們的市場份額；SPEL 是否會因勞動力、政府批准或者財務困難而推遲或被阻止完成裝配線；SPEL 是否會遇到不可預期的成本、開支或技術困難而不能成爲一個具有成本優勢的包裝生產商；我們是否會遇到設計問題或者 SPEL 是否會在用最小的體積和最低的側面封裝我們的產品時遇到技術問題以及在向證券和交易委員會提交的 8K，10K 和 10Q 報表中列示的風險因素。因爲這些及其他風險因素，公司的未來實際結果可能與以上討論的內容有重大出入。這些前瞻性陳述只有在資訊發佈時期內生效，法律要求的除外。至於是否會出現新資訊、未來事件或其他，我們不承擔任何公開發佈對這些陳述的更新或者修訂的責任。

消息來源：加利福尼亞微設備公司

聯繫人：

加利福尼亞微設備公司首席財務官

凱文·貝里 (Kevin Berry)

電話：+1-408-934-3144

電子郵件：kevinb@cmd.com

網址：<http://www.calmicro.com>

<http://www.spel.com> (完)